XOS-OPTO



## 红外接收模块

#### ■概述

OS-8838YMS是用于红外遥控系统的一体化接收模块,内置PIN光敏二极管和前置放大器IC,实现红外遥控信号的拾取、放大和解调,检波输出信号可以直接由微处理器解码。

OS-8838YMS采用可滤除可见光干扰的环氧胶饼封装,不易受环境光干扰,并能够抑制非控制信号的脉冲输出。

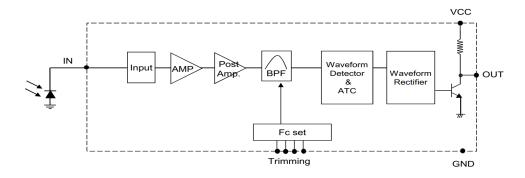
### ■主要特点

- \* 内置光敏二极管和前置放大器
- \* 内置PCM频率滤波器
- \* 抗光抗电磁波干扰
- \* 无需外围元器件
- \* 编码连续,1Kb/s,持续低电平输出
- \* 低功率消耗
- \* 先进的压模工艺

#### ■应用

\* 各种红外遥控装置, 智能家居感应器, 感应结具电器, 干**手机、水龙头**等反射**式传**感器。

## ■内部框图



### ■极限参数(除非特别指定,Tamb=25°C)

参数	符号	测试条件	参数范围	单位
工作电压	Vcc		-0.3~+6.0	V
工作电流	ICC		3	mA
输出电压	Vo		-0.3~+6.0	V
输出电流	lo		10	mA
工作温度	Tamb		-10~+75	°C
贮存温度	Tstg		-25~+85	°C
功率消耗	Ptot	(Tamb≤85°C)	50	mW
焊接温度	Tsd	t≤5s,离壳体2毫米	260	°C

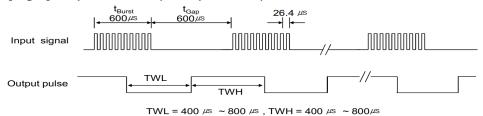
注: 在使用中, 如超出上述的极限参数值, 将导致器件的损坏。



### **■电气参数**(除非特别指定,否则Tamb=25°C, VCC=5.0V)

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大 值	单位
工作电压	Vcc		2.7	5.0	5.5	V
工作电流	Icc	IIN=0	0.4	0.5	0.8	mA
输出脉冲宽度	tPW1	fin=f0, 输入脉冲波 Vin=500 μVp-p, 注1	400		800	μs
	tPW2	fin=f0, 输入脉冲波 Vin=500mVp-p , 注1	400		800	μs
低电平输出电压	VOL			100	200	mV
高电平输出电压	Vон	3.0V	2.7	3.0		٧
		5.0V	4.7	5.0		<b>V</b>
接收距离	D	EV=200±50Lx ,测试信号见图9,红 外二极管,IF=400mA	15	20	25	m
入射角度	θ	半程接收距离		±45		deg
响应峰值波长	λр			940		nm
中心频率 (B.P.F)	f0			37.9		KHz

#### [Fig.1] Output Waveform (at freq.=37.9KHz)



<sup>\*</sup> tpi 10/f0 is recommended for optimal function.

#### ■测试方法

#### A. 标准发射器

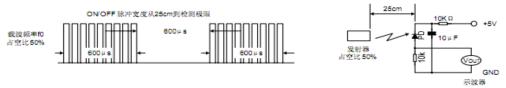
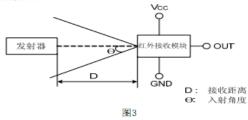


图 1. 脉冲串波形

图2 标准发射器标定方法

#### B.接收距离、入射角度测试

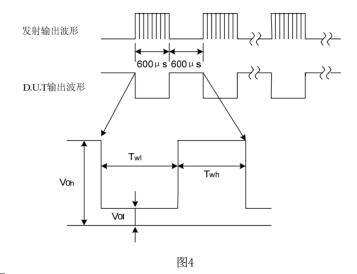


注: 1. 发射器和红外接收模块之间的最大接收距离,是对于标准发射器而言,测试条件如下:

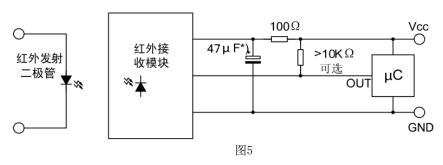
- 1 (1) 测量位置 .......... 室内,没有太多干扰光
- 2 (2) 周围光源............ 普通荧光灯下测试; 待测器件表面照度在200±50Lux 之内。
- 3 (3) 标准发射....... 标准发射器所发射的脉冲串为50mVp-p。



## C.脉冲宽度测试

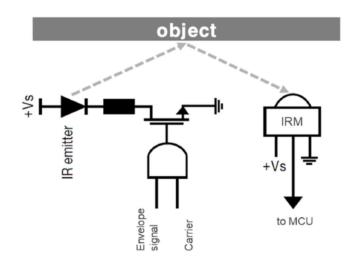


## ■典型应用电路图



\*)在需要抑制电源干扰的场合使用,推荐≥47uF ,如果不使用将影响产品性能.

## ■参考应用图

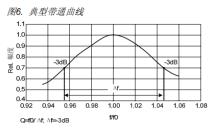


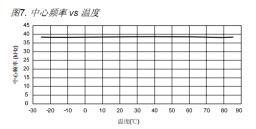
The emitter and detector must be separated to avoid cross-talk in the light.

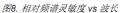
t

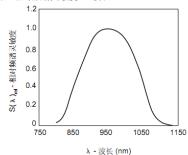


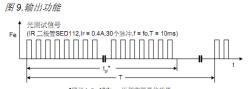
## ■典型电气特性曲线(除非特别指定, Tamb = 25°C)

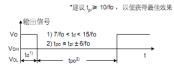




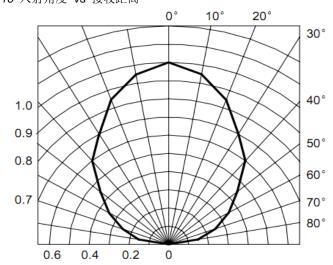








## 图 10 入射角度 vs 接收距离





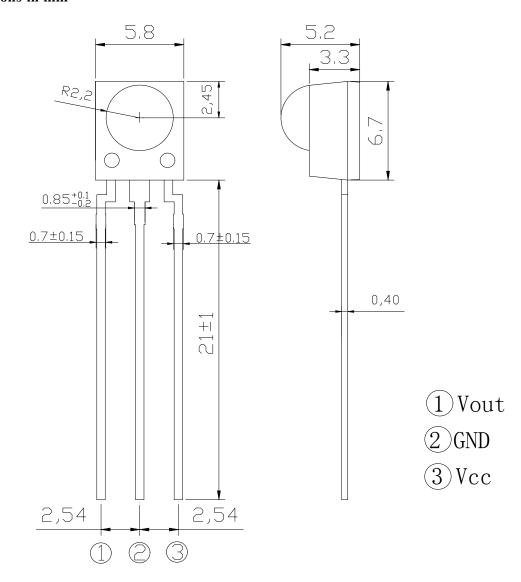
## ■可靠性测试

测试项目	测试条件	标 准
高温储存	Tamb=+85°C t=500H	注 1
高温高湿储存	Tamb=+85℃, 85%RH t=500H	注 1
低温储存	Tamb=-25°C t=500H	注 1
温度循环	-20℃(0.5H)~+75℃(0.5H) 20 循环	注 1
耐焊接热	Tamb=260°C 10±1 秒, 1次, 距封装体1mm	注 1
跌落试验	待测器件从75cm高度自然的下落在硬木板上,三次	注 2

- 注: 1. 在正常温度下放置2小时后仍满足电气参数。
  - 2. 没有外观变形(管脚变形除外),且仍满足电

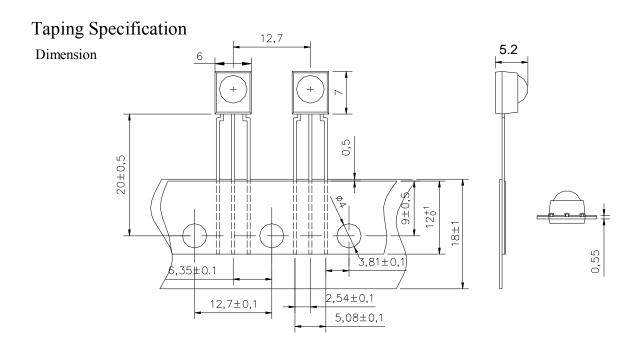
## ■外形尺寸图 (单位: mm,未标注公差为±0.3mm)

## **Dimensions in mm**





■外形尺寸图 (单位: mm,未标注公差为±0.3mm)



# 附:修改记录:

日期	版本	描述	页码
2018. 02. 09	A/0	初版	4